サーモグラフィ法による超速硬モルタルの打継ぎ界面における欠陥検出

岐阜大学	学生会員	〇山口岳思		
岐阜大学	正会員	鎌田敏郎,	六郷恵哲,	国枝稔
岐自大学	非合昌	叒百世显		

1. はじめに

補修補強工法である吹付け工法や増厚工法による施工の 際に、工期短縮のため超速硬モルタルが補修材として頻繁 に使用されている.しかし、種々の要因により打継ぎ界面 に初期欠陥が発生した場合、耐荷性および耐久性の面で問 題となるため、検査による早期の検出が必要である.

そこで本研究では、超速硬モルタルと既設コンクリート との打継ぎ界面に発生する空隙欠陥を対象に、水和熱¹⁾を 熱源とした場合におけるサーモグラフィ法による欠陥検出 の可能性を検討し、その上で検出時間帯や周辺温度および 欠陥寸法が欠陥評価に与える影響等についても実験と解析 により検討を加えた.

2. 実験概要

560×600×140mmのコンクリート板を母材コンクリート とし、打継ぎ界面に、直径を5,7,10cm(以下,5cm欠陥, 7cm欠陥,10cm欠陥とする.)、厚さを0.2,1、5mmとした 円盤状の人工欠陥を図-1のように配置した.なお、欠陥厚 さが0.2mmの場合にはポリエチレンフィルム、厚さが1、 5mmの場合にはスチレンボードを使用した.また、補修材 には超速硬モルタルを使用し、打継ぎ厚さを5cmとした.

計測は室内で行い,補修材表面を赤外線カメラにより 2.74mの距離から,4分間隔で8時間撮影した.なお,周辺 温度は計測時間内ではほぼ一定であり,平均温度が 6.3℃, 12.5℃,16.2℃,24.8℃の条件で行った.また,熱電対によ り補修材の内部温度も計測した.

3. 解析概要

解析には 2 次元非定常熱伝導解析を行い,境界条件としては側面を断熱境界,一方,表面および底面を熱伝達境界とした.



4. 実験および解析結果

4.1 水和熱が欠陥検出に及ぼす影響

図-2 に欠陥厚さを 5mm とした場合の水和熱の発生に伴 う内部温度履歴と各時間の熱画像を示す. 打継ぎ直後から 2 時間までは局所的な温度変化領域は確認されなかった(図 -2,①)が、内部温度の急激な上昇とともに徐々に欠陥部 において高温域がみられ(図-2,②)、最高温度に達した 2 時間 30 分後に欠陥部での高温域が最も明瞭となった(図-2,③). その後内部温度の下降とともに再び高温域は確認 されなくなった(図-2,④,⑤).

キーワード:サーモグラフィ法,超速硬モルタル,打継ぎ界面,水和熱,検出時間帯,最大表面温度差 連絡先:〒501-1193 岐阜市柳戸1番1 岐阜大学工学部社会基盤工学科 TEL 058-293-2437



4.2 内部温度履歴と検出時間帯の関係

4.1 より、内部温度履歴と欠陥部が高温域になる時間帯 (以下,検出時間帯とする.)とに関係があることが明らか となった. そこで温度履歴と検出時間帯との関係を理解し やすくするため、2分間隔ごとの内部温度の変化率を温度曲 線の傾きと定義し、欠陥厚さを 5mm、欠陥直径を 7cm とし た場合の傾きの経時変化を図-3に示す.なお、図中に検出 時間帯の範囲を示す. これより,検出時間帯は,温度曲線 の傾きが最大値に達したときから、初めて最小値になるま での範囲と対応していることがわかる. また, 欠陥厚さを 5mm とした場合の検出時間帯を、内部温度の最高温度の時 間にマークした error-bar の長さとして図-4 に示す.これ より、欠陥直径が大きくなるほど検出時間帯は長くなる傾 向がわかる.これは、欠陥直径が大きくなるほど断熱効果 も大きくなるためであると考えられる、以上のことより、 事前の予備試験で補修材の温度履歴を把握すれば、効率的 な検査が可能になると考えられる.

4.3 周辺温度が T_{Smax} に与える影響

図-5に、欠陥厚さを5mmとした場合の内部温度、図-6にその表面温度差の経時変化を示す.ここで、表面温度差 とは欠陥部の最高温度から健全部の3点平均温度を減じた 値である.さらに、表面温度差の最大値を最大表面温度差 T_{Smax}とし、周辺温度がT_{Smax}に与える影響について検討した. 図-7に実験および解析結果を示す.実験では5cm欠陥に おいては温度ムラの影響を受けた可能性があるものの、7cm、 10cm欠陥おいては周辺温度が異なっても、T_{Smax}はほぼ一定 の値を示した.また、解析でも同様の傾向であった.以上



のことより、T_{Smax}は、周辺温度による影響をほとんど受けないことがわかり、本手法において有効な欠陥評価指標になると考えられる.

4.4 欠陥寸法が T_{Smax} に与える影響

図-8 に打継ぎ厚さを 5cm とした場合の欠陥厚さと T_{Smax} の関係を示す. これより,欠陥厚さが大きくなるほど T_{Smax} は大きくなるが,欠陥厚さが 0.2mm から 1mm までの増加 量に比べ,1mm から 5mm までの増加量は小さいという傾向がわかる.また,欠陥直径が大きくなるほど T_{Smax} は大きくなるが,欠陥厚さが 0.2mm のときの増加量に比べ,欠陥 厚さが 5mm のときの増加量は大きいという傾向がある.これらは,解析でも同様な傾向があることが明らかとなった.

5. まとめ

本研究の範囲内で得られた結果を以下に示す.

- (1) 水和熱を熱源とすることにより超速硬モルタルの打継 ぎ界面における欠陥検出が可能である.
- (2) 内部温度曲線の傾きが、最大値から初めて最小値を示 すときまでの時間帯において欠陥を検出することがで きる.
- (3) 周辺温度が5℃から25℃程度までの範囲内においては、 T_{Smax}は周辺温度の影響をほとんど受けない.

【参考文献】

 渡部正,魚本健人:型わく面の熱画像解析によるコン クリート打込み時の欠陥検出法に関する研究,土木学 会論文集,No.478/V-21, pp.51-59, 1993.11.